

債務保証先企業名及び保証プロジェクト

企業名	株式会社 薄膜ソフト
代表者 住所 電話番号 資本金・従業員 http E-mail	平田 豊明 大阪市淀川区西中島5-2-5 06-6390-6670 17百万円 、 3人 http E-mail: hiraspa@hiraspa.com
保証金額	20百万円
プロジェクト名	ミラートロンスパッタを用いた酸化物・窒化物 薄膜作製プロセスの開発
プロジェクト 概要	有機 EL や携帯端末の電磁波封止等には高品質な薄膜形成が不可欠となってきた。本件では、薄膜形成の主要技術の一つスパッタ法の大幅な性能向上を目指す。磁界中にプラズマを閉じ込める「直流対向ターゲット法」に改良を加え、組み込む磁石の種類と配置を工夫し、磁場分布を安定させることで、従来比格段の製膜品質と生産性の向上、コストダウンを実現する。

企業名	株式会社 アイ・デザイン
代表者 住所 電話番号 資本金・従業員 http E-mail	石本 哲士 大阪府東大阪市長堂1-12-10 06-6789-8501 73百万円 、 18人 http://www.idesign.co.jp E-mail: ishimoto@idesign.co.jp
保証金額	16百万円
プロジェクト名	新規の医療ツールを提案する 医療・ソリューションビジネスの事業化
プロジェクト 概要	当社は、「遠心分離機を必要としない採血管」を新開発。これは、採血間を上下二層構造の真空状態にしておき、層の間に二重フィルターを置き、フィルターと空気圧を利用し、二分程度で血清の分離を可能とするもの。当社は、この採血管と、その派生開発を行いながら、医療機器分野において、患者フレンドリーな構造・デザインを主眼とする事業展開を目指す。